ナノコラムを利用した

窒化インジウムデバイス基盤技術開発

所属: 立命館大学 理工学部

助成対象者:荒木 努

概要

RF-MBE 法を用いて成長した窒化インジウム(InN)のナノ構造を形成する手法として、窒素プラズマ照射の効果を検討した。InN 結晶表面に RF-MBE チャンバー内で窒素プラズマ照射を行うことにより、nm サイズの凹凸構造を形成できることを in situ による RHEED 観察および原子間力顕微鏡観察から明らかにした。プラズマ照射時の基板温度およびプラズマ照射時間が表面形状変化に及ぼす効果についても検証した。また、窒素プラズマ照射を InN 表面に施すことで、ナノ構造の形成効果だけでなく、InN の熱分解を抑制する効果もあることを見出した。本研究の成果は、InN 結晶成長の高品質化およびナノ構造を利用したデバイス応用に寄与できるものと考える。

abstract

We investigated the effect of nitrogen plasma irradiation on InN surface grown by RF-MBE for fabrication of InN-based nanostructures. Results of in situ RHEED observation and AFM measurement confirm that three-dimensional structure of InN with nm-scale can be fabricated by the irradiation of nitrogen plasma. Dependences of substrate temperature and irradiation time on changes in InN surface morphology were also studied. In addition, it is suggested that the nitrogen plasma irradiation on InN surface is able to suppress thermal decomposition of InN. These results give us useful findings for the improvement of InN crystal quality and fabrication of InN-based devices. 研究内容

(1) 背景と目的

窒化物半導体は青・緑・白色発光ダイオード、青紫色レーザー、高周波・高出力電子デ バイスなどにすでに応用され、今日のエレクトロニクス社会を支える重要な半導体材料で ある[1]。窒化物半導体の中において、窒化インジウム(InN)は、バンドギャップが最も小 さく、高い移動度をもつことから、長波長領域光デバイス、高周波デバイス、高効率太陽 電池用材料として期待されている半導体である[2]。しかしながら、格子整合する基板材料 が存在しないためこれまでサファイア基板や GaN テンプレート基板上へのヘテロエピタ キシャル成長によって InN 結晶成長が行われてきた。このため InN 薄膜中には高密度の貫 通転位が存在している[3]。貫通転位は非発光再結合中心や残留電子の起源となる結晶欠陥 としてはたらくため、InN のデバイス化を阻む大きな要因となっている。本研究ではナノ コラム、ナノドットのようなナノ領域での InN 結晶高品質化とそのデバイス応用を目指し 研究を実施した。本報告では、ナノレベルでの凹凸構造を作製するための InN 表面への窒 素プラズマ照射の効果についてまとめる。

(2) 実験方法

InN 結晶成長は高周波で励起生成された窒素プラズマを利用する分子線エピタキシー法 (RF-MBE: Radio Frequency Molecular Beam Epitaxy)を用いて行った。GaN/サファイアテ ンプレート基板を RF-MBE チャンバーに投入後、サーマルクニーングを行い、GaN バッフ ァ層を成長した後、基板温度 435℃、In ビーム強度 1.40×10⁻⁶ Torr、窒素プラズマパワー200 W、窒素流量 2.0 sccm の条件にて InN 薄膜を 60 分成長した。成長後の InN に対して、RF-MBE チャンバー内にて窒素プラズマ照射を各種条件で行い、表面に形成されるナノ構造の 様子を調べた。窒素プラズマ照射中のリアルタイムでの表面形状の変化は、反射高エネル ギー電子線回折 (RHEED: Reflection High Energy Electron Diffraction)にて評価した。窒素 プラズマ照射後の表面形状は、原子間力顕微鏡 (AFM: Atomic Force Microscopy)を用いて 評価した。

(3) 結果と考察

図1に窒素プラズマ照射時の基板温度を 330℃と 435℃に変化させて、60 分窒素プラズマ 照射を行ったときの RHEED パターンの変化(a)および AFM 観察結果(b)を示す。窒素プラ ズマを照射する前の RHEED パターンでは、両サンプルともにストリークパターンが得ら れており InN が原子レベルで平坦な表面を有していることがわかる。その後、InN 表面へ の窒素プラズマ照射を開始し、時間が経過するにつれて、RHEED パターンがストリークパ ターンからスポットストリークパターンに変化していることがわかる。これは InN 表面に 3次元的な凹凸構造が現れてきていることを示している。またこの変化は、基板温度が 435℃ の方が顕著であり、高い基板温度が窒素プラズマ照射による表面ナノ構造形成に有効であ ることがわかった。窒素プラズマ照射前後の表面形状を AFM 観察で比較した結果におい ても、窒素プラズマ照射によって、RMS 値 (平均自由荒さ)が約 1 nm 増加しており、ナ ノレベルの凹凸構造が形成されていることを確認した。また窒素プラズマ照射時の基板温 度が高い方が表面形状のより大きな変化をもたらすことも AFM 観察結果より確認できた。





図2には、窒素プラズマ照射時間を120分まで行ったときのAFM像の変化を示す。照 射時間が60分、120分と増加するにつれて、表面形状に凹凸構造が明瞭に現れてきている。 120分照射後のAFM像においては、数+nmサイズの粒状構造が高密度かつ均一に形成さ れている。またRMS値も1.1nmから2.7nm、7.0nmと大きく増加した。以上の結果から、 InN表面に窒素プラズマ照射を行うことにより、ナノレベルの凹凸構造を形成可能である ことがわかった。また、窒素プラズマ照射時の基板温度を高く、また照射時間を長くする ことでより大きな表面形状変化を生じさせられることがわかった。これら形成したInNナ ノ構造を直接的に利用したり、または再成長用の加工テンプレート基板としてナノコラム やナノドットなどのナノ構造InN成長に応用したりすることも期待できる。

InN は窒素の平衡蒸気圧が高く、分解温度が低いため、400~450℃程度の比較的低温での結晶成長が行われるが、InN 表面での分解による表面構造の変化も無視できない。そこで、窒素プラズマ照射の効果をより明確に理解するため、熱処理による表面構造変化との

比較を行った。図3には、基板温度435℃で窒素プラズマ照射(プラズマパワー200W)を 60分行ったあとのAFM像と、窒素プラズマを照射せずに基板温度435℃で10分間および 60分間、RF-MBE チャンバー内にて熱処理のみ行った試料のAFM像を示す。窒素プラズ マ照射を行わずに435℃で維持した場合、わずか10分の処理で表面形状が大きく変化して いることがわかる。RMS値もプラズマ照射を行いながら60分処理したときの値2.7 nmか ら5.0 nmへと大きく増加している。さらに60分熱処理を行った場合には、InNの表面形 状が大きく異なり、表面に存在していた nmサイズの粒状構造が消失し、代わって数μmサ イズの形状が現れている。X線回折測定結果からは、窒素ラジカル照射を行わずに60分間 熱処理した試料からInメタルの存在を示すピークが現れており、AFMで観察された数μm サイズの構造はInドロップレットと思われる。つまり、基板温度435℃ではInNの熱分解 も同時に起こっており、InN結晶表面から窒素が分解脱離して、Inが表面にドロップレッ トとして堆積したものと考えられる。これらの結果から、窒素プラズマ照射には、表面に ナノレベルの凹凸構造を形成する効果があるだけでなく、InNの熱分解を抑制する効果も あることが新たな知見としてわかった。

(4) 今後の展望

本研究においては、ナノコラム、ナノドットといた InN ナノ構造を結晶成長プロセスに おいてボトムアップ的に作製することを計画していたが、結晶成長装置の不具合によりそ の計画が困難な状況となったため、成長した InN 結晶表面に窒素プラズマ照射を行うこと でナノ構造を作製するトップダウン的プロセスでの検討を進めた。その結果、窒素プラズ マ照射を行うことで、InN 結晶表面に nm サイズの凹凸構造を形成できることを明らかに した。また基板温度やプラズマ照射時間が及ぼす効果についても検討をした。さらには窒 素プラズマ照射が表面ナノ構造の形成だけでなく、InN の熱分解を抑制する効果があるこ とも新たに見出した。これらの知見は、InN 結晶成長における本質的課題の解決やナノ構 造、ヘテロ構造の作成技術にも応用展開が計られるものであり、今回得られた成果を活か して InN 結晶高品質化およびデバイス応用へ向けた研究を今後も邁進したいと考えている。

(5) 謝辞

本研究は、住友電工グループ社会貢献基金学術・研究助成を受けることにより遂行する ことができました。厚くお礼申し上げます。 引用文献

- [1] ワイドギャップ半導体 あけぼのから最前線へ、日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第162委員会編;赤崎勇,松波弘之編著、培風館(2013)
- [2] 名西やすし、荒木努、宮嶋孝夫、応用物理 72、565-572 (2003)
- [3] T. Araki, K. Mizuo, T. Yamaguchi, Y. Saito and Y. Nanishi, phys. stat. sol. (c) 0, 2798-2801 (2003)

本助成に関わる成果物

[ポスター発表]

- F. Abas, R. Fujita, S. Mouri, Y. Nanishi, and T. Araki, The 7th International Symposium on Growth of III -nitrides (2018.8)
- H. Omatsu, F. B. Abas, R. Fujita, S. Mouri, T. Araki, and Y. Nanishi, 37th Electronic Materials Symposium (2018.10)